

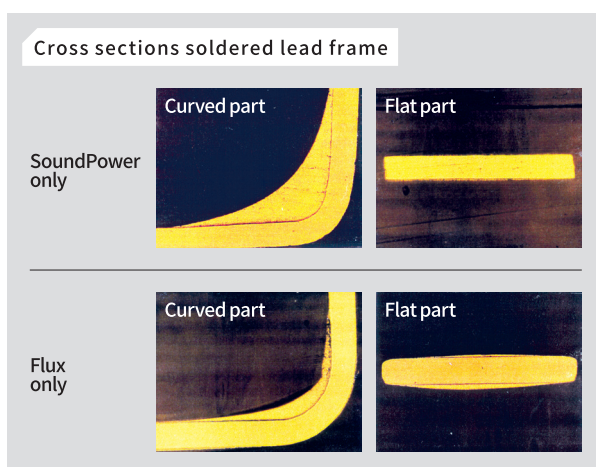
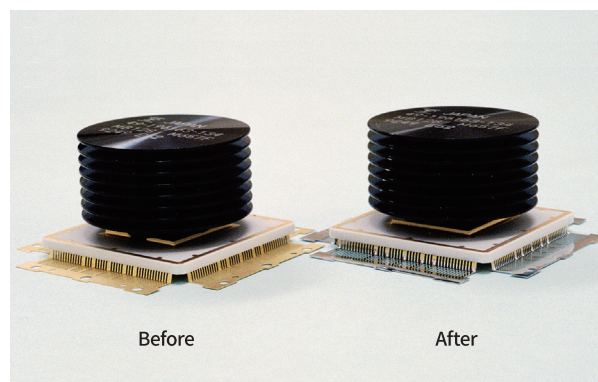
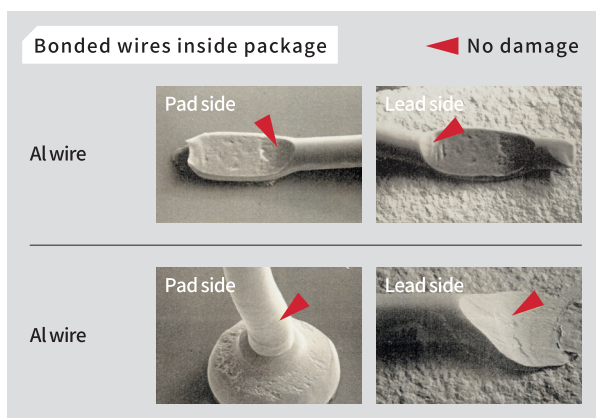


Application

Soldering ソルダリング

半導体 ICパッケージ 音波はんだ付け

ノンフラックス・サウンドソルダリング



Point ここがポイント

- ✔ Non-flux.
- ✔ Pb free.
- ✔ No damage.
- ✔ Beautiful soldered surface.
- ✔ Thin and uniform solder layer.

Product used 使用する装置

- ✔ CSS



AP-J-0002A4-2019111301